

NO.: G3363-1800 VERSION: <u>/</u> PAGE: **1** 

# 晶圓廠 CENTURA LOADLOCK CHAMBER 例行傳送檢查程序

壹、目的

貳、適用範圍

參、適用時機

肆、內容

伍、生效與修訂

陸、附件



_	NO.:	G3363-1800	VERSION:	1	PAGE:	2
---	------	------------	----------	---	-------	---

## 晶圓廠 CENTURA LOADLOCK CHAMBER 例行傳送檢查程序

#### 壹、 目的:

定期檢查 BLADE 與 METAL CASSETTE 各 SLOT 間之相對位置是否適當,以避免發 牛 BLADE 刮傷 WAFER。

#### 貳、適用範圍:

APPLIED MATERIAL CENTURA

#### 參、適用時機:

- 一、MPM:30天 ± 14天。
- 二、CHAMBER 之 RUN 數達 20000±2000片,與 BPM 同時實施。
- 三、機台異常或發生刮傷 WAFER 時。

#### 建、內容:

- 一、使用工具:英制六角扳手,INSPECTION MIRROR。
- 二、注意事項:機台需在未 RUN 貨情況下,才能作此檢查。
- 三、操作步驟:
  - 1確認 BUFFER CHAMBER 及 LOADLOCK CHAMBER 皆在 IDLE 狀態,且所 有 SLIT VALVE 皆 CLOSE 及 LOADLOCK CHAMBER 在 OPEN 狀態。

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.

表單編號:1110-0001-08-A



NO.: G3363-1800 VERSION: <u>/</u> PAGE: 3

- 2 將 SYSTEM 由 AUTOMATIC 改為 MANUAL。選 SYSTEM → CONTROL

  SYSTEM → AUTOMATIC 改為 MANUAL。
- 3 將 HANDLER 做 HOME。選 WAFER → MONITOR HANDLER → HOME ALL ROBOT AXES 讓 ROBOT 及 ELEVATOR 做完 HOME。
- 4 BUFFER CHAMBER 破真空。選 WAFER → CONTROL HANDLER → BUFFER

  CHAMBER 設 OFFLINE FOR MAINTENANCE 後·再設為 CHAMBER VENT 即

  可破真空。
- 5 解除 SLIT VALVE INTERLOCK,使其在 ATM 下能開啟。選 MISC → SYSTEM CONFIGURATION → CONFIGURE SYSTEM → 將 VACUUM SENSOR 項由 CHECK 改為 IGNORE。
- 6 打開 LOADLOCK CHAMBER A&B 之 DOOR 及 SLIT VALVE。選 MISC

  → MAINTENANCE → DIGITAL I/O →BOARD 2:21 LLA/B CALIBRATION

  DO 設為 1(ON) 即可解除 DOOR 及 SLIT VALVE 同時開啟之 INTERLOCK

  → 選 WAFER → MONITOR HANDLER → 將 LOADLOCK A&B 之 DOOR 及

  SLIT VALVE 設為 OPEN。
- 7 設定 ROBOT 能以慢速移動 BLADE 作檢查。選 MISC → CONFIGURE SYSTEM

  → FUTURE CONFIGURE → LOADER OPTIONS 設 BIT 29 為 ON。
- 8 將 DUMMY WAFER 放於 CASSETTE 之 SLOT1、2、24、25 再將 CASSETTE 放在STAGE上。
- 9讓 BLADE 伸進 SLOT1 及 SLOT2 之間作檢查。選 WAFER → MONITOR

  HANDLER → CASS ELEVATOR → REQ SLOT 設 2、DO 設 TO SLOT BASE

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton. 表單編號 : 1110-0001-08-A



NO.: G3363-1800 **VERSION:** PAGE: 4

- → ROTATION 設 DO 為 CH A POSN 或 CH B POSN 視情況而定 → EXTENSION 選 DIRECT CONTROL 設 OUT: 10000 後再逐步加 1000 使 BLADE 逐漸進入 SLOT1 與 SLOT2 之間,若有碰觸 WAFER 之慮,則選 TO ZERO POSN 银回 BLADE,再選 CASS CALIB → 更改 BOTTOM SLOT OFFSET 設定值後再試試看。
- 10 檢查 BLADE 在 SLOT 之間是否置中並平行於兩片 WAFER 之間。以目視配合 INSPECTION MIRROR,檢查 BLADE 與 WAFER 之間 FRONT-TO-BACK及 SIDE-TO-SIDE 是否有平行,若未置中則更改 BOTTOM SLOT OFFSET 設定 值使 BLADE 置中,若未平行則調整 STAGE 之 LEVELING SCREW 使之平行。
- 11 重覆 9、10 檢查方式對 SLOT24 與SLOT25 之間作檢查。
- 12 實際讓 BLADE 進出 CASSETTE 作 PICK 及 DROP 動作以確認是否順暢且 不會碰觸到 WAFER。選 CASS ELEVATOR → REQ SLOT: 2 → TO SLOT BASE  $\rightarrow$  EXTENSION 設 TO CH PICKUP  $\rightarrow$  TO SLOT DELTA  $\rightarrow$  EXTENSION 設 TO ZERO POS → EXTENSION 設 TO CH DROP→TO SLOT BASE → EXTENSION 設 TO ZERO POS,若確認沒問題則換 SLOT: 25 同上作法進 行確認,若仍然有碰觸到 WAFER 之盧,則重覆 9、10 動作後再作確認。
- 13 以 9~12 動作對另一 LOADLOCK CHAMBER 作檢查。
- 14 完成以上檢查動作後,以 2~7 反向操作使機臺復原回 IDLE 狀態。
- 15 LOADLOCK CHAMBER 測漏時,BUFFER CHAMBER 需先 VENT 至常壓,同時 LOADLOCK CHAMBER 並做 CYCLE PURGE 後 PUMP DOWN 至底壓, 做 1 分 鐘 LEAKAGE 測漏。

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.



NO.: G3363-1800   VERSION: /   PAGE: <b>5</b>	NO.:	G3363-1800	VERSION:	/	PAGE:	5
---	------	------------	----------	---	-------	---

16 BUFFER CHAMBER 測漏時, LOADLOCK CHAMBER 需先 VENT 至常壓, 同時 將 LOADLOCK CHAMBER DOOR OPEN,另外 4 個 PROCESS CHAMBER 的 AR-GAS; AR-PURGE; AR-SS 設定 300 SCC 作 CHAMBER PURGE, BUFFER CHAMBER 並做 CYCLE PURGE 後 PUMP DOWN 至底壓,做 1 分鐘 LEAKAGE 測漏。

- 17 檢查FLAT SENSOR 功能並調整確認功能正常。
- 18 CLEAN FLAT UP/DOWN 軸桿並檢查有無抖動,若有則改善之。
- 19 將檢查結果記錄在 PM TABLE 上。

#### 伍、牛效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。

#### 陸、附件:

晶圓廠 CENTURA LOADLOCK CHAMBER 例行傳送檢查程序 PM TABLE。

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.



110 <u>1</u> 17.02.	NO.:	G3363-1800	VERSION:	<u>/</u>	PAGE:	6	
---------------------	------	------------	----------	----------	-------	---	--

附件一

## 晶圓廠 CENTURA LOADLOCK CHAMBER 例行傳送檢查程序 PM TABLE

PM 週期	<u>項次</u>	<u>項目</u>	紀錄型態	<u>MEMO</u>
	<u>1</u>	PM Date		1項:輸入 PM 日期
	<u>2</u>	檢查 BLADE 位置		<u>2項:調整完請填"OK"</u>
	<u>3</u>	檢查 STAGE 水平		<u>3項:調整完請填"OK"</u>
	<u>4</u>	BUFFER CHAMBER 底壓 (mtorr)		<u>4項:CHECK 底壓,需 &lt; 120 mT</u>
	<u>5</u>	BUFFER CHAMBER LEAK (mtorr)		5項:CHECK 漏率,需 < 10 mT/min
<u>MPM</u>	<u>6</u>	LOADLOCK CHAMBER A 底壓 (mtorr)		<u>6-7項:CHECK 底壓,需 &lt; 120 mT</u>
	<u>7</u>	LOADLOCK CHAMBER B 底壓 (mtorr)		
	<u>8</u>	LOADLOCK CHAMBER A LEAK (mtorr)		8-9項:CHECK 漏率,需 < 10 mT/min
	<u>9</u>	LOADLOCK CHAMBER B LEAK (mtorr)		
	<u>10</u>	檢查 FLAT SENSOR 功能		
	<u>11</u>	CLEAN FLAT UP/DOWN 軸桿並檢查有無抖動		11項:CLEAN FLAT UP/DOWN 軸桿後檢查無抖動請填" OK "

表單編號:G3363-1800-01-H



NO.: G3363-1800 VERSION: <u>/</u> PAGE: 7

附件一~一

## 晶圓廠 CENTURA LOADLOCK CHAMBER 例行傳送檢查程序 PM TABLE

機台編號:A <u>日期:B</u> <u>執行者:</u>

PM 週期	<u>項次</u>	<u>項目</u>	紀錄型態	<u>MEMO</u>
	<u>1</u>	PM Date	<u>B</u>	1項:輸入 PM 日期
	<u>2</u>	檢查 BLADE 位置	<u>c</u>	2項:調整完請填"OK"
	<u>3</u>	檢查 STAGE 水平	<u>D</u>	3項:調整完請填"OK"
	<u>4</u>	BUFFER CHAMBER 底壓 (mtorr)	<u>E</u>	4項:CHECK 底壓,需 < 120 mT
	<u>5</u>	BUFFER CHAMBER LEAK (mtorr)	<u>F</u>	5項:CHECK 漏率,需 < 10 mT/min
<u>MPM</u>	<u>6</u>	LOADLOCK CHAMBER A 底壓 (mtorr)	<u>G</u>	6-7項:CHECK 底壓,需 < 120 mT
	<u>7</u>	LOADLOCK CHAMBER B 底壓 (mtorr)	<u>G</u>	
	<u>8</u>	LOADLOCK CHAMBER A LEAK (mtorr)	<u>H</u>	8-9項:CHECK 漏率,需 < 10 mT/min
	<u>9</u>	LOADLOCK CHAMBER B LEAK (mtorr)	<u>H</u>	
	<u>10</u>	檢查 FLAT SENSOR 功能	<u>/</u>	10項:檢查後填寫"OK"
	<u>11</u>	CLEAN FLAT UP/DOWN 軸桿並檢查有無抖動	<u> 1</u>	11項:CLEAN FLAT UP/DOWN 軸桿後檢查無抖動請填" OK "

表單編號:G3363-1800-01-H



NO.: G3363-1800	VERSION:	<u>/</u>	PAGE:	8
-----------------	----------	----------	-------	---

附件一~二

## 表格填寫說明

## 晶圓廠 CENTURA LOADLOCK CHAMBER 例行傳送檢查程序 PM TABLE

項目	欄位名稱	填寫方式及內容
А	機台名稱	填寫機台名稱
В	日期	填入 PM 日期
С	檢查 BLADE 位置	調整完請填"OK"
D	檢查 STAGE 位置	調整完請填"OK"
Е	BUFFER CHAMBER 底壓	CHECK 底壓・需 < 120 mT
F	BUFFER CHAMBER LEAK	CHECK 漏率·需 < 10 mT/min
G	LOADLACL CHAMBER底壓	CHECK 底壓·需 < 120 mT
Н	LOADLACK CHAMBER LEAK	CHECK 漏率·需 < 10 mT/min
I	檢查FLAT SENSOR功能	檢查後填寫"OK"
J	CLEAN FLAT UP/DOWN軸桿並檢查有無抖動	CLEAN FLAT UP/DOWN軸桿後檢查無抖動請填 "OK"

The above information is the exclusive intellectual property of Nuvoton Electronics and shall not be disclosed, distributed or reproduced without permission from Nuvoton.

表單編號:1110-0001-08-A